



Detailansicht des Registereintrags

Infineon Technologies AG

Aktuell seit 16.04.2026 10:19:38

Aktiengesellschaft (AG)

Registernummer:	R001801
Ersteintrag:	25.02.2022
Letzte Änderung:	16.04.2026
Letzte Jahresaktualisierung:	06.02.2026
Tätigkeitskategorie:	Sonstiges Unternehmen
Kontaktdaten:	Adresse: Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Telefonnummer: +4915118560828 E-Mail-Adressen: anja.boelitz@infineon.com laurenz.leipner@infineon.com Webseiten: https://www.infineon.com/
Hauptstadtrepräsentanz:	Schumannstraße 2 10117 Berlin Telefonnummer: +4915118560828 E-Mail-Adresse: PublicPolicyBER@infineon.com
Hauptfinanzierungsquellen (in absteigender Reihenfolge):	
Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25	
Wirtschaftliche Tätigkeit, Öffentliche Zuwendungen	

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:

Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25

820.001 bis 830.000 Euro

Vollzeitäquivalent der im Bereich der Interessenvertretung beschäftigten Personen:

Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25

6,45

Vertretungsberechtigte Person(en):

1. **Jochen Hanebeck**
Funktion: Vorsitzender des Vorstands
2. **Andreas Urschitz**
Funktion: Mitglied des Vorstands
3. **Dr. Sven Schneider**
Funktion: Mitglied des Vorstands
4. **Alexander Gorski**
Funktion: Mitglied des Vorstands
5. **Elke Reichart**
Funktion: Mitglied des Vorstands

Betraute Personen, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (32):

1. **Anja Boelitz**
2. **Michael Boll LL.M.**
3. **Anna-Lena Schütte**
4. **Dr. Ina Sebastian**
5. **Dr. Angelika Iberl**
6. **Uwe Rüdtenklau**
7. **Dr. Sebastian Luber**
8. **Dr. Tim Gutheit**
9. **Thomas Rosteck**
10. **Sebastien Colle**
11. **Dr. Detlef Houdeau**
12. **Raik Brettschneider**
13. **Dr. Arne Kohring**
14. **Jörg Malzon-Jessen**
15. **Nico Kelling**

16. **Dr. Andreas Schumacher**
17. **Florian Martens**
18. **Aude Pache-Jalabert LL.M., LL.M. (Eur)**
19. **Andrea D'Aquino**
20. **Laurenz Leipner**
21. **Thomas Richter**
22. **Dr. Sebastian Weiske**
23. **Markus Fink**
24. **Torsten Röser**
25. **Johann Dechant**
26. **Lachenmann Susanne**
27. **Nora Pluntke**
28. **Jochen Hanebeck**
29. **Andreas Urschitz**
30. **Dr. Sven Schneider**
31. **Alexander Gorski**
32. **Elke Reichart**

Mitgliedschaften (12):

1. Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI)
2. Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche (bitkom)
3. Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (APA)
4. Silicon Saxony
5. Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) | Förderkreis der Deutschen Industrie
6. Ostasiatischer Verein (OAV)
7. Quantum Technology & Application Consortium (QUTAC)
8. Deutsches Aktieninstitut (DAI)
9. Allianz der Chancen
10. Verband der Automobilindustrie (VDA)
11. Stifterverband der Deutschen Wissenschaft
12. Mercator Institute for China Studies (MERICS)

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (13):

Arbeitsrecht/Arbeitsbedingungen; Sonstiges im Bereich "Arbeit und Beschäftigung"; Außenwirtschaft; Berufliche Bildung; Hochschulbildung; Schulische Bildung; Allgemeine Energiepolitik; Cybersicherheit; Digitalisierung; Klimaschutz; Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz; Industriepolitik; Wissenschaft, Forschung und Technologie

Die Interessenvertretung wird ausschließlich in eigenem Interesse selbst sowie durch die Beauftragung Dritter wahrgenommen.

Beschreibung der Tätigkeit:

Halbleiter sind essenziell, um die energiebezogenen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und die digitale Transformation mitzugestalten. Daher setzen wir bei Infineon alles daran, die Dekarbonisierung und Digitalisierung aktiv voranzutreiben. Als ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und IoT ermöglichen wir wegweisende Lösungen für grüne und effiziente Energie, saubere und sichere Mobilität sowie ein intelligentes und sicheres IoT. Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern. Für eine bessere Zukunft. Infineon entwickelt, fertigt und vertreibt eine Vielzahl an Halbleitern und halbleiterbasierten Lösungen. Dabei liegt der Fokus auf den wesentlichen Märkten: von Automobil- über Industrie- bis hin zu konsumentennahen Sektoren. Das Produktangebot reicht von Standardkomponenten über spezielle Komponenten für digitale, analoge sowie Mixed-Signal-Anwendungen bis hin zu kundenspezifischen Lösungen und der passenden Software.

Als führendes deutsches Halbleiterunternehmen werden wir regelmäßig von Vertreter*innen der Bundesregierung und Mitgliedern des Bundestags um fachliche Einschätzungen gebeten. Unsere Expertise bringen wir in Gesprächen, Veranstaltungen und verschiedenen Foren ein. Ebenso beteiligen wir uns aktiv am Meinungsbildungsprozess in Verbänden. Hierbei erkennen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung an. Die politische Interessenvertretung folgt daher stets unseren Unternehmensrichtlinien.

Konkrete Regelungsvorhaben (3)

1. Differenzierende Beschränkung der Nutzung von PFAS / PFAS restriction proposal

Beschreibung:

Die „Europäische Chemikalienagentur“ (European Chemicals Agency, ECHA) hat einen Vorschlag zur Beschränkung von PFAS (Per- und Polyfluoralkylstoffe) veröffentlicht. PFAS sind eine große und sehr heterogene Gruppe von Stoffen und aufgrund ihrer unterschiedlichen und einzigartigen Eigenschaften ist die Verwendung vieler PFAS im Halbleiterherstellungsprozess und in den Produktionsanlagen entscheidend. Um die wichtigen Ziele des EU-Chipgesetzes nicht zu gefährden und eine wesentliche industrielle Basis in Europa nicht zu bedrohen, sollte eine generelle Beschränkung von PFAS im

Rahmen der REACH-Verordnung für die Halbleiterindustrie und ihre Lieferketten unter allen Umständen vermieden werden, um einen Standortnachteil für europäische und deutsche Halbleiterunternehmen auszuschließen.

Interessenbereiche:

Industriepolitik [\[alle RV hierzu\]](#); Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz [\[alle RV hierzu\]](#)

2. **Fortsetzung zentraler Transformations- und Industrieprojekte im KTF**

Beschreibung:

Die Einflussnahme verfolgt das Ziel, den Klima- und Transformationsfonds mit einer angemessenen Förderung für die Mikroelektronik auszustatten. Hierdurch sollen zentrale Transformations- und Industrieprojekte im Bereich der Mikroelektronik fortgesetzt werden können.

Bundestags-Drucksachennummer:

[BT-Drs. 20/12400 \(Vorgang\)](#) [\[alle RV hierzu\]](#)

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025 - HG 2025)

Zuständiges Ministerium: [BMF](#) [\[alle RV hierzu\]](#)

Betroffenes geltendes Recht:

[EKFG](#) [\[alle RV hierzu\]](#)

Interessenbereiche:

Industriepolitik [\[alle RV hierzu\]](#); Klimaschutz [\[alle RV hierzu\]](#); Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz [\[alle RV hierzu\]](#)

3. **European Chips Act**

Beschreibung:

Infineon unterstützt die konsequente Umsetzung und effektive Implementierung des EU Chips Act und dessen Überarbeitung als zentralen Baustein zur Stärkung der technologischen Souveränität sowie der Resilienz industrieller Wertschöpfungsketten im Elektronik- und Halbleitersektor in Deutschland und Europa. Halbleiter sind eine grundlegende Schlüsseltechnologie für die digitale und grüne Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund setzt sich Infineon gezielt für eine verlässliche und wettbewerbsfähige öffentliche Förderung von Ansiedlungen sowie von Forschung und Entwicklung in der europäischen Halbleiterindustrie ein.

Interessenbereiche:

Industriepolitik [\[alle RV hierzu\]](#); Wissenschaft, Forschung und Technologie [\[alle RV hierzu\]](#)

Angaben zu Aufträgen (0)

Die Interessenvertretung wird nicht im Auftrag ausgeübt.

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25

Zuwendungen oder Zuschüsse über 10.000 Euro (6):

1. Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Deutsche Öffentliche Hand – Bund
Berlin

Betrag: 25.100.001 bis 25.110.000 Euro

Projektförderung aus Mitteln des Bundeshaushaltes für Technologie- und Innovationsförderung

Eine Aufschlüsselung nach Förderprojekten kann dem Förderkatalog der Bundesregierung entnommen werden:

<https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchlist>

2. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Deutsche Öffentliche Hand – Bund
Berlin

Betrag: 86.640.001 bis 86.650.000 Euro

Projektförderung aus Mitteln des Bundeshaushaltes für Technologie- und Innovationsförderung sowie für Forschung und Entwicklung zur Daseinsvorsorge

Eine Aufschlüsselung nach Förderprojekten kann dem Förderkatalog der Bundesregierung entnommen werden:

<https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchlist>

3. Sächsische Aufbaubank

Deutsche Öffentliche Hand – Land
Leipzig

Betrag: 4.850.001 bis 4.860.000 Euro

Projektförderung aus Landesmitteln für Technologie- und Innovationsförderung

4. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Deutsche Öffentliche Hand – Bund
Eschborn

Betrag: 10.001 bis 20.000 Euro

Projektförderung aus Mitteln des Bundeshaushaltes für Technologie- und Innovationsförderung

5. Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Deutsche Öffentliche Hand – Bund
Berlin

Betrag: 260.001 bis 270.000 Euro

Projektförderung aus Mitteln des Bundeshaushaltes für Technologie- und Innovationsförderung

Eine Aufschlüsselung nach Förderprojekten kann dem Förderkatalog der Bundesregierung entnommen werden:

<https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchlist>

6. Europäische Kommission

Europäische Union

Brüssel

Betrag: 8.310.001 bis 8.320.000 Euro

Projektförderung aus Mitteln des EU-Haushalts

Eine Aufschlüsselung nach Förderprojekten kann dem Förderkatalog der Europäischen Kommission (CORDIS) entnommen werden: <https://cordis.europa.eu/projects/en>

Schenkungen und sonstige lebzeitige Zuwendungen

Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25

Gesamtsumme:

0 Euro

Mitgliedsbeiträge

Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25

Gesamtsumme:

0 Euro

Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht

Geschäftsjahr: 10/24 bis 09/25

[2025-geschaeftsbericht-v01-00-de.pdf](#)

Eigener Verhaltenskodex

[Business-Conduct-Guidelines.pdf](#)